

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 280 回委員会議事録

1. 日 時：平成 29 年 10 月 17 日 (火) 12:10-12:25
2. 場 所：名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー3 階ベンチャーホール
3. 出席者：近藤高志 (東京大学), 田畑仁 (東京大学), 大沢裕一 (㈱東芝), 大見俊一郎 (東京工業大学), 浅野種正 (九州大学), 久保田均 (産業技術総合研究所), 斉藤伸 (東北大学), 須田淳 (名古屋大学), 徳田崇 (奈良先端科学技術大学院大学), 宮崎誠一 (名古屋大学), 森本章治 (金沢大学), 井上和裕 (㈱村田製作所), 鈴木寿弘 (㈱アルバック), 殿原浩二 (富士フイルム㈱), 林司 (日新電機㈱), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 高橋清 (東京工業大学), 安田幸夫 (名古屋大学), 木村滋 (財高輝度光科学研究センター), 権田俊一 (大阪大学), 酒井朗 (大阪大学), 福井孝志 (北海道大学), 関淳志 (旭硝子㈱), 潮嘉次郎 (㈱ニコン), 北澤田鶴子 (シャープ㈱), 祖父江進 (㈱デンソー), 谷卓行 (凸版印刷㈱), 濱村浩孝 (㈱日立製作所), 湯原浩 (㈱シンクロン), 三浦博 (㈱リコー), 大久保裕夫 (㈱アルバック)

4. 配布資料

(1)第 279 回委員会議事録 (案)

5. 議 事：

◎前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認された。

◎委員の交代

近藤委員長より、下記の委員の退会、交代が報告され、承認された。

[交代]リコー 退任：三船博庸、就任：三浦博

東京エレクトロン 退任：神山聡、就任：東雲 (あずも) 秀司

アルバック 退任：鈴木寿弘、就任：大久保裕夫

◎審議事項

1. 薄膜工学セミナー2017 会計報告

大見委員より、7 月に開催した薄膜工学セミナー2017 の収支と受講者からのアンケート結果が説明された。64 名の受講者があり (委員会関係 44 名、学生 19 名、一般 1 名) アンケートの評価も良好であったことが報告された。

2. 2017 年 12 月研究会

森本委員より、12 月の拡大企画委員会および研究会の検討状況が説明された。

➤ 拡大企画委員会

日程：12 月 18 日 (月)

拡大企画委員会：16:00-18:30

夕食・意見交換会：19:00-21:00 (食事付)

会場：フラクシア浜松町

宿泊：相鉄フレッサイン浜松町大門

➤ 研究会テーマ「三次元積層・加工技術・接合技術」：WG4 担当

日程：12 月 19 日 (火) 10:00-16:40 (委員会：12:00-13:00 (昼食付))

場所：キャンパス・イノベーションセンター（CIC）東京1階 国際会議室

1. 最先端デバイス向け三次元積層・加工技術（担当：大沢委員）
2. LSI 微細化のための薄膜技術（担当：霜垣委員、濱村委員）
3. 異種材料薄膜接合形成技術の進展とデバイス応用（担当：杉山委員）

プログラムを確定中で、確定次第 11 月中にメール審議により承認していただく予定であることが報告された。

3. 2018 年 2 月研究会

大見委員（藤原委員代理）より、2 月の研究会の検討状況が説明された。

➤ 研究会テーマ「マテリアルズインフォマティクスと薄膜技術（仮題）」

日程：2018 年 2 月 7 日（水）

企画委員会：10：30－12：00

委員会：12：00－13：00（昼食付き）

研究会：13：00－17:10

場所：キャンパス・イノベーションセンター（CIC）東京

4. その他

・2018 年度の研究会テーマについて、大見委員から連絡することとした。

以上